# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-155336

(43)Date of publication of application: 15.08.1985

(51)Int.Cl.

B23Q 3/08 B26D 7/02

(21)Application number: 59-267522

(22)Date of filing:

20.12.1984

(71)Applicant: SONY TEKTRONIX CORP

(72)Inventor:

TOOMASU SHII IISUTON

(30)Priority

Priority number: 83 564817

Priority date : 21.12.1983

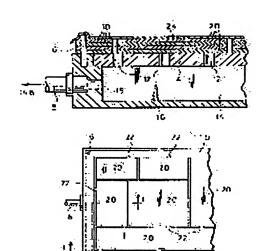
Priority country: US

## (54) CUTTING OF PLATE MATERIAL

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to shorten the working process and time by fixing plural stacked panels and cutting them leaving their cut lines uncut in parts and then by covering them with a non-porous sheet and cutting the uncut portions after vacuum-adsorption from the back surface.

CONSTITUTION: For cutting circuit boards, a stack of panels 10 is placed on a stationary equipment 4 by use of a positioning pin 6 and the cut lines of each panel are cut for the most part using the programmed NC router or cutter. After the initial cutting, a negative pressure is generated in a space 14 by covering the whole stack of the panels 10 with a non-porous film 24, and the stack of the panels 10 is held in the prescribed position through the action of the film 24; then the NC machine tool is driven again to cut off tabs 22. In this way, the sheet of the film 24 is in place to cover the stack of the panels 10 and has almost to pores except for small areas where tabs are cut off, and therefore all cut-off pieces are held in the prescribed positions until the completion of cutting. Thus the positioning pin for each stack of panels is not needed, reducing the working process and time.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# ⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60-155336

@Int\_Cl.4

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月15日

B 23 Q 3/08 B 26 D 7/02 A-7041-3C 7173-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 板状体切断方法

②特 願 昭59-267522

❷出 顧 昭59(1984)12月20日

優先権主張

691983年12月21日 69米国(US) 69564817

砂路 明 者

⑪出 願 人

トーマス・シー・イー

アメリカ合衆国 オレゴン州 97223 ポートランド サ

- i ...

ウス・ウェスト シックステイナインス 9565

東京都品川区北品川5丁目9番31号

ソニー・テクトロニク

ス株式会社

明都有

1. 発明の名称

板状体切断方法

2. 特許請求の範囲

積み重ねた複数枚のパネルを固定し、該複数のパネルから切出そうとする板状体の輪郭の一部分を残して上記複数のパネルを切断した後、上記複数のパネルを略無孔のシートで覆い、上記複数枚のパネルを裏面から真空吸着して上記一部分を切断するようにした板状体切断方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、積み重ねた複数枚のパネルから複数 の板状体、例えば基板を切出す板状体切断方法に 関する。

[従来技術とその問題点]

回路装板の如き小さい最終加工製品は、従来、 所質のベース材料の大きな製造パネルから規定品 に切出して製造している。同一形状の落板または 部品に一度に切断されるパネルの数が多いほど、 そのセットアップ及び製造に要する総時間は短縮 され、単位個数あたりのコストが低波されること は明らかである。

従来、複数のパネルが支持固定具の上に積み立れたののパネルがあるを開及び形状をかかるためのテンプレート等板の田いて、パネルに対しても、野田のピンが残るといったをである。のピンが残るといった。の間では、他の間で、NC)工作機械により行なえた。

大きなパネルから回路基板の如き小さな多数の 部品を切出す上述の方法によれば自動工作機械を 用いて積み重ねたパネルを同時に切断することが できるが、そのセットアップには遅々とした細か い作業が必要であった。

したがって、本発明は各基板スタックを固定す

特開昭60-155336(2)

るピンを不要とし、基板材料全体を固定するピン のみを用い大幅にセットアップ時間を短縮する板 状体切断方法を提供するものである。

#### 〔発明の概要〕

本発明の板状体切断方法は積み重ねた複数枚のパネルを固定し、該複数のパネルから切出そうとする板状体の輪郭の一部分を残して上記複数のパネルを略無孔のシートで優い、上記複数枚のパネルを裏面から真空吸着して上記一部分を切断するようにしたものである。

### (実施例)

)

第2図に示すとおり、複数のパネルのより小さい単位への切断を広範囲に自動化する本発明の装置は、その主要素として固定装置2を有する。との固定装置2は、後述する如く、穴あき装面板4、複数の直立した位置決め用ピン6及び真空源への接続部8を有する。複数のフルサイズのパネル部対10は、穴あき表面板4上に軟置され、ピン6により位置決め固定されて、ことでNC機械によ

ムされたNCルータまたはカッタを用いて各基板の輪郭の大部分を切断する。この初期切断の砂袋、操作者は無孔フィルム24(解1回答生で、空間14に負性を生じさせる。こののとは無孔フィルム24に作用し、NC工作機械が再び駆動されてタックをでしたが、からまでは低いなり、からまでするはではいての断片は所定位置に保持される。その後、排気は停止され、基板の個々のスタックが取出される。

## 〔効果〕

本発明の板状体切断方法によれば、従来の如く 各基板のスタック毎に2本の位置決め用ビンを設 ける必要がなくなるので作業工程及び作業時間が 大幅に削減され製造コストを低減できる。その他、 のこくずのような不要物が負圧によって作業領域 から除去されるという効果も得られる。 って適当な大きさ及び形状の基板に切断される。 第3回は、第2回の固定装置の部分断面図である。穴あき表面板4は、下部及び側部壁面16によって作られる空間14に流体が通過し得る複数の透孔12を有する。導管8と連結した導管18 は負圧薬につながる。空間14は、後述するように使用する際、適当なとき排気され最終切断工程の間、個々の要素を保持する。

第4回において、パネルは再びお照番号10で示されているが、とこではパネル部材10のスタックから部分的に切出された複数の要素(実施のでは回路が板)が参照番号20で示されている。値々の数板は、各々に1つ設けられたタブ22により、パネルのスタック及び個々のパネルがそのまま残るようにパネル自身に固定されている。 茶板20の各々の輪郭の大部分は切断されているととに留意されたい。

突際に本発明にしたがって回路基板を切出すに は、操作者は位置決め用ピン6によりパネル10 のスタックを固定装置4の上に載置し、ブログラ

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を説明するための概略図、第2図は本発明に用いる固定装置及びこの上に 敷置されたパネルのスタックの平面図、第3図は第2図のの固定装置の正面断面図、第4図は第2図のパネルが保持タブを残して切断された段階を示す平面図である。

図中、4は穴あき表面板、10はパネル、20 は板状体(基板)を示す。

特 許 出 顧 人 ソニー・テクトロニクス株式会社

# BEST AVAILABLE COPY

# 特問報60-155336(3)

